PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-283917

(43)Date of publication of application: 23.10.1998

(51)Int CI

H01J 9/02 H01J 1/30 H01J 31/12

(21)Application number: 09-104015

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

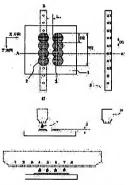
08.04.1997

(72)Inventor: HASEGAWA MITSUTOSHI

(54) MANUFACTURE OF ELECTRON EMITTING ELEMENT, ELECTION EMITTING ELEMENT. ELECTRON SOURCE BASE PLATE, PICTURE IMAGE FORMING DEVICE, AND DROPLET IMPARTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize inexpensiveness, form an element electrode, having uniform large area film thickness, and obtain a uniform surface element with good yield by nearly concurrently imparting plural deoplets, including a material for forming an element electrode on a base plate, so that the mating and adjoining droplets can be overlapped with each other. SOLUTION: An insulated base plate 1 is washed and dried, and then droplets 7 of a solution, including a material for forming element electrodes 2 and 3, are imparted in order by using the No.4, 5, 6, and 7 nozzles of droplet imparting device 8. Then, the droplets are heat-treated at a temperature of 300° -600° C to vaporize a solvent to form the element electrodes 2 and 3. A row directional wiring, connected to one side of the element electrodes, an insulating film, and a line directional wiring, connected to another side electron electrode, are formed in order; to form a conductive thin film. Pattern forming for the element electrodes 2 and 3



can be omitted by applying voltage between the element electrodes 2 and 3, and electrificationtreating the conductive thin film to form an electron emitting part. Also, the film thickness in the electron electrodes 2 and 3 can be uniform by concurrently imparting the droplets.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than withdrawal

the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

19.02.2004

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平10-283917

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
H01J	9/02		H01J	9/02	E
	1/30			1/30	E
	31/12			31/12	С

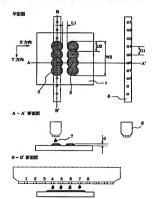
		審查請求	未請求 請求項の数16 FD (全 16 頁)			
(21)出顯番号	特顯平9-104015	(71)出顧人	000001007 キヤノン株式会社			
(22)出顧日	平成9年(1997)4月8日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号			
		(72)発明者 長谷川 光利 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ				
		(24) (b.m.)	ン株式会社内 弁理士 伊東 哲也 (外2名)			
		(3)14251	,			

(54) 【発明の名称】 電子放出素子の製造方法、電子放出素子、電子源基板、画像形成装置、および液滴付与装置

(57)【要約】

【課題】 素子電極の膜厚を均一なものとする。

【解決手段】 基板1上に素子電極を形成する材料を含 む液滴7を、隣接するもの同士が重なるように複数付与 して、素子電極対2、3を形成し、この素子電極対の間 に電子放出部を有する導電性薄膜を形成して電子放出素 子を製造する際に、隣接するもの同士が重なる複数液滴 を、ほぼ同時に付与する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に業子電極を形成する材料を含む 液液を、隣接するもの同士が重なるように複数付与し 大、業子電極対を形成し、この業子電極対の間に電子效 出郎を有する導電性薄膜を形成する電子放出業子の製造 方法において、前記隣接するもの同士が重なる複数液滴 は、ほぼ同時に付与することを特徴とする電子放出業子 の製造方法。

【請求項2】 前記隣接するもの同士が重なる複数被滴は、付与された1つの液菌が形成するドットパターンの 直径よりも小さいピッチで複数ノズルを配列したノズル 列を有する液満付与装置によって、同時に付与すること を特徴とする請求項1記載の電子放出業子の製造方法。

【請求項3】 前配被適付与装配による付与位置を前配配列に垂直な方向に移動させがら前部間時付与を繰り返すことによって、前配乗予電極対を形成するための液滴付与を行い、その際に、前配移動のビッチを制御することにより、前記業予程極対における電極間の間隔および電極の幅を制御することを特徴とする請求項2記載の電子放出表子の製造方法。

【請求項4】 前記来子館極対における各館極の長さ を、前記ノズル列におけるノズル数または駆動ノズル数 転削卸することによって制御することを特徴とする請求 項2または3に記載の電子放出案子の製造方法。

【請求項5】 前記素子電極対の膜厚を、前記被滴の最 および/または単位面積あたりの付与数によって制御す ることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の電 子放出基等数との製造方法。

【請求項6】 前記案子電極中の各電極は、前記隣接するもの同士が重なる複数液滴の1列を同時に1回付与す 30 ることによって形成されることを特徴とする請求項1~ 5のいずれかに記載の電子放出案子の製造方法。

【請求項 7】 前記素子電極中の各電極は、前記解接するもの同士が重な名複数液滴の1列を同時に付与することを複数回繰り返すことにより形成し、各回の付与は、所定の距離だけ列方向および/またはそれに垂直な方向に各回ごとに付与位置をずらしながら行い、列方向にすらして付与するときは必要に応じて、すらした方向の先端または後端の液滴の付与を行うか否かを制御することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の電子放出 40米子の製造方法。

【請求項8】 前記液滴の付与はインクジェット方式に より行うことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記 載の領子放出素子の製造方法。

【請求項9】 前記インクジェット方式は、熱エネルギーによって、液滴を形成するための溶液内に気泡を形成させてその溶液を液液を液滴として吐出する方式であることを特徴とする請求項8記載の電子放出案子の製造方法。

【請求項10】 絶縁基板上に行列状に配置した複数の 電子放出素子、該電子放出素子間の配線、および該電子 50 放出素子への電圧印加用の端子を形成する電子源基板の 製造方法において、前記電子放出薬子は、請求項1~9 のいずれかの製造方法によって形成することを特徴とす る電子商量板の製造方法によって形成することを特徴とす

2

【請求項 1 1 前記配線は、列方向配線の層および行 方向配線の層ならびにこれら層間の絶線層を形成するこ とによって形成し、前記列方向配線によって各業予電機 対の一方の電極を列毎に接続し、前記行方向配線によっ て各業子電極対の他方の電機を行復に接触することを特 後とする請求項 1 8 記載の母子破基板の過去方法。

【請求項12】 電子源としての電子放出案子と、この電子放出案子と、この電子放出案子への電圧印加手段と、前記電子放出案子から放出される電子を受けて発光する発光体と、外部信号に基いて前記電子放出案子へ印加する電圧を削削する駆動回路とを設ける画像形成装置の製造方法において、前記電子放出案子を、請求項1~10のいずれかの製造方法により形成することを特徴とする画像形成装置

【請求項13】 請求項1~10のいずれかの方法により製造されることを特徴とする電子放出表子。

【請求項14】 請求項11の方法により製造されることを特徴とする電子源基板。

【請求項15】 請求項12の方法により製造されることを特徴とする画像形成装置。

【請求項16】 基板上に、導電パターンを形成するための材料を含む液滴を、瞬接するもの同士が重なるように複数付与して導電パターンを形成するための液滴が形成するドットパターンの直径よりも小さいピッチで複数ノズルを配列 とカーンの直径よりも小さいピッチで複数ノズルを配列 液液を出出可能であることを特徴とする液滴付与装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子放出案子、電子源基板、画像形成装置、これらの製造方法およびこれ に使用できる液滴付与装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より電子放出素子には大別して熱電子放出素子と冷陰極電子放出素子を用いた2種類のものが知られている。冷陰極電子放出素子には電界放出型

(以下、「FE型」という。)、金属/ 地線層/ 金属型(以下、「MIM型」という。) や表面伝導型電子放出素子等がある。FE型の例としてはW. P. Dyke & W. W. Doran "Field Emission", Advancein Electron Physics, 8,89 (1956) あるいはC. A. Spindt "Physical Properties of thin-film field emission cathodes with molybdeniumcones", J. Appl. Phys., 47,5248 (1976) 等に開示されたものが知られ

ている。

【0003】MIM型ではC. A. Mead, "Operation of Tunnel-Emission Devices", J. Appl. Phys., 32, 646 (1961) 等に開示されたものが知られている。表面伝導型電子放出案子型の例としては、M. I. Elinson, Radio Eng. Electron Pys., 10, 1290 (1965) 等に開示されたものがある。

3

【0005】これらの表面伝導型電子放出素子の典型的 な例として前述のM. ハートウエルの素子構成を図17 に模式的に示す。同図において1は基板である。4は導 電性薄膜で、H型形状のパターンにスパッタで形成され た金属酸化物薄膜等からなり、後述の通電フォーミング と呼ばれる通電処理により電子放出部5が形成される。 尚、図中の素子電極間隔 L は 0. 5~1 mm. W' は 0. 1mmで設定されている。なお、電子放出部5の位 置および形状は、不確定なため模式的に表わしてある。 【0006】従来、これらの表面伝導型電子放出素子に おいては、電子放出を行う前に導電性薄膜4に、予め通 電フォーミングと呼ばれる通常処理によって電子放出部 5を形成するのが一般的である。通電フォーミングとは 導電性薄膜4両端に直流電圧あるいは非常にゆっくりと した昇電圧例えば1V/分程度を印加通電し、導電性薄 膜を局所的に破壊、変形もしくは変質せしめ、電気的に 高抵抗な状態にした電子放出部5を形成することであ る。尚、電子放出部5は導電性薄膜4の一部発生した亀 裂付近から電子放出を行う。前記通電フォーミング処理 40 をした表面伝導型電子放出素子は、上述導電性薄膜4に 電圧を印加し、素子に電流を流すことにより上述の電子 放出部5より電子を放出せしめるものである。

[0007]上述の表面伝導型放出素子は、構造が単純 で製造も容易であるとから、大面積にわたって多数の 乗子を配列形成できる利点がある。そこでこの特徴を生 かせるような色々な応用が研究されている。例えば、荷 電ビーム源、画像表示装置等の表示装置があげられる。 [0008]図18は、特開平2-56822分級に 開示されている電子放出第子の構成を示す。同図におい 50 て1 は基板、2 および3 は楽子電極、4 は導電性薄膜、5 は電子放出部である。この電子放出業子の製造方法としては、様々な方法があるが、例えば基板1に一般的な真空蒸着技術や、フォトリングラフィ技術により業子種極2、3 を形成する。 ないで導電性薄膜4 は分散塗布法によって形成する。その後、業子電極2、3 に電圧を印加し通電処理を施すことによって電子放出部5を形成する。

[00009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のような構成の表面伝導型電子放出業子を製造する技術の ような構成の表面伝導型電子放出業子を製造する技術の 方法は、半導体プロセスを主とする方法によるため、工 程数が多く、現行の技術では大面積に電子放出業子を形成することが困難であって、特殊かつ高価な製造装置を 必要とし、生産コストが高いといった欠点がある。

【0010】そこで本出願人らは (特願平7-3220 20号) で表面伝導型電子放出案子およびそれを有する 電子側基板、画像形成装置、およびそれらの製造方法と して、金属含有溶液を破棄の状態で基板上に付与して来 子電極を形成することを検討している。その結果、以下 の問題点を見いだした。なお、この方法においては、素 子値をインクジェット法で形成する場合、数個の液滴 を重ね合せ、所望の形態に形成する場合、数個の液滴

【0012】 そこで本発明の目的は、このような液滴付 与により案子電極を形成する際の問題点を解消すること により、低コストで且一つ容易に大面積に映厚の一様な素 子電極を形成することを可能とし、もって、均一な表面 伝導型電子放出案子およびそれを有する電子源基板、画 像形成装置、およびそれらの製造方法を提供することに ある。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成すべくな された本発明の電子放出業子の製造方法は、上述した課 題を解決するために観整検討を行って成されたものであ る。すなわち本発明では、基板上に案子電極を形成する 材料を含む検摘を、解接するもの同土が重なるように複 数付与して、象子電極材を形成し、この案子電板材の間 に電子放出部を有する原型性構態を形成する電子放出業 不の製造方法において、前記開接するもの同士が重なる 複数液滴は、ほぼ同時に付与することを特徴とする。ま たさらに、前記開接するもの同士が重なる複数液滴は、 付与された1つの液滴が形成するドットパクーンの直径 よりも小さいピッチで複数 メルを配列したノズル列を 有する液滴付与装置によって、同時に付与することを特 彼とする。本発明の電子放出業子は、この方法により製 連することを特徴とする。

【0014】従来、該複数の液滴を時間的に離散した状 10 熊で付与したため、ある液滴に着目した場合、該液滴に 隣接する該液滴より時間的に前に基板上に、付与された 液滴が、乾燥し、準固体状のドットバターンを形成する ために、該着目した液滴が、準固体状の液滴に吸い込ま れ、そのドットパターンが変形し所望のパターンが形成 できない場合があるが、本発明では複数の液滴をほぼ同 時に、吐出し、基板上に、該複数の液流による複数の隣 接するドットパターンを重ねあわせるように、塗布する ことで、所望のパターンを形成するようにしているた め、ある液滴に着目した場合、該液滴に隣接する該液滴 20 より時間的に前に基板上に、付与された液滴が、液体状 のドットパターンを形成しているために、該着目した液 滴によるドットパターンは変形せず、所望のパターンと して形成することができる。また、所望のパターンの素 子電極を形成できるので、一対の素子電極間の距離も制 御でき、したがって、表面伝導型電子放出素子の製造工 程においても、より均一な通電フォーミング、活性化工 程を行うことができる。また、このため、素子電極間の 導電性膜における抵抗ばらつきが抑制され、複数の電子 放出素子を配置した電子源あるいは、該電子源を用いた 30 画像形成装置においても、より均一な電子放出特性およ び画像表示特性を有するものが提供できる。

【0015】 前記被滴の付与はインクジェット方式により行うのが望ましく、さらには、前記インクジェット方式は、黙エネルギーによって、液滴を形成するための溶液や液泡を液滴として吐出する方式が好ましい。

【0016】前記案子電極対を形成するための液滴付与は、前記液滴付与疾窟による付与位置を前記配列に垂直な方向に移動させがら前記同時付与を繰り返すことによのて行うことができ、その際に、前記移動のピッチを制御することにより、前記来子電極対における電極間の間隔および電極の碾を制御する。また、前記来子電極対における名電極の長さを、前記ノズル列におけるノズル数または駆動ノズル数を制御することによって制御する。前記案子電極対の膜厚は、前記液滴の量および/または単位面積あたりの付与数によって制御することができる

【0017】また本発明の電子源基板あるいはその製造 方法においては、絶縁基板上に行列状に配置した複数の 50 質子放出素子、該質子放出素子間の配線、および該質子 放出妻子への電圧印加用の端子を形成1.て電子順基板の 製造する際に、電子放出素子は、上述の電子放出素子の 製造方法によって形成することを特徴とする。さらに前 記配線は、列方向配線の層および行方向配線の層ならび にこれら層間の絶縁層を形成することによって形成し、 前記列方向配線によって各案子電極対の一方の電極を列 毎に接続し、前記行方向配線によって各素子電極対の他 方の電極を行毎に接続することを特徴とするまた、本発 明の画像形成装置あるいはその製造方法においては、電 子源としての電子放出案子と、この電子放出案子への電 圧印加手段と、前記電子放出素子から放出される電子を 受けて発光する発光体と、外部信号に基いて前記電子放 出素子へ印加する電圧を制御する駆動回路とを設ける際 に、電子放出素子を、上述の電子放出素子の製造方法を 用いて形成することを特徴とする。

【0018】さらに、本発明の液滴付与装置は、基板上 に、導電パターンを形成するための材料を含む液滴を、 瞬接するもの同士が重なるように複数付与して導電パタ ーンを形成するための破摘付与装置であって、付与され た1つの液滴が形成するドットパターンの直径よりも小 さいピッチで複数ノズルを配列したノズル列を有し、そ の複数ノズルから同時に前記液滴を吐出可能であること を特徴とする。

【 0019】なお、業子電極対の間に電子放出部を有する構電性薄膜を形成するには、例えば、業子電極対の間に導電性薄膜を形成した後、導電性薄膜に通電処理を行って電子放出部を形成すれば良い。また、より具体的には、上述の電子原基板を有するリアプレートと、蛍光膜を有するフェースプレートとを相互に対向するように支持やそかして接合させ、電子原基板上の電子放出業子に対して、上述の通電処理を施して電子放出部を形成することにより、表示パネルとすることができる。そして、この表示パネルに、駆動回路を接続することにより、画像形成装置を製造することができる。として、この表示パネルに、駆動回路を接続することにより、画像形成装置を製造することができる。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本発明が適用される好ましい形態である表面伝導型電子放出素子を例に挙げ図面を参照しながら本発明を説明する。図9は、本発明の一次施形態に係る平面型の表面伝導型電子放出素子の基本的な構成を示す模式的平面図およびそのA-A'断面図である。図9において1は基板、2と3は素子電極、4は導電性薄膜、5は電子放出部である。基板1としては、石灰ガラス、Na等の不純物含有最を低級させたガラス、青板ガラス、スパッタ法等によりSiO2を堆積させたガラス基板、アルミナ等のセラミックス基板等を用いることができる。

【0021】対向する素子電極2,3の材料としては、 一般的な導電材料が用いられ、例えばNi、Cr、A u、Mo、W、Pt、Ti、Al、Cu、Pd等の金属 あるいは合金、Pd、As、Ag、Au、RuO2、Pd-Ag等の金属あるいは金属酸化物とガラス等から構成される印刷導体、In2O3-SnO2等の透明導電体、ポリシリコン等の半導体導体材料等から選択することができる。

[0022] 来子電極2、3 間の間隔しは好ましくは数百Aないし百µmである。また来子電極2、3 間に印加する電圧は低い方が留ましく、再現良く作成することが要求されるため、より好ましい来子電極間隔しは数μπないし数+μmである。素子電極2、3の長さW2は電極の抵抗値および正方独特性から、数μmないし数百μであり、また来子電極2、3の販厚 は、数百Aないし数μmが好ましい。さらに好ましくは来子電極の形状、間隔は導電性薄膜4の販厚分布によって適宜設定される。

【0023】電子放出部を含む部位である導電性薄膜4は、良好な電子放出特性を得るために微粒子で構成された微粒子膜が特に好ましく、その腹厚は、素子電極2、3および後述する通電フォーミング条件等によって適宜設定されるが、好ましくは数人ないし数千人で、特に好20よしくは10人ないし50人ある。そのシート抵抗値は、103~1070/□である。

【0024】 導電性薄膜 4 を構成する材料としては、Pd、Pt、Ru、Ag、Au、Ti、In、Cu、Cr、Fe、Zn、Sn、Ta、W、Pb等の金属、PdO、SnO2、In2O3、PbO、Sb2O3等の酸化物、HfB2、ZrBz、LaBs、CeBs、YB4、GdB4等の硼化物、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、WC等の炭化物、TiN、ZrN、HfN等の露化物、Si、Ge等の半導体、カーボン等があった。

【0025】ここで述べる微粒干酸とは複数の微粒干が 集合した膜であり、その微細構造として、微粒干が個々 に分散配置した状態のみならず、微粒干が互いに隣接、 あるいは重なり合った状態(島状も含む)の膜を指して おり、微粒干の粒径は、数人から数千Aであり、好まし くは10Aから200Aである。

【0026】図1、2は本発明の一実施例に係る製造方 佐、図3はその製造方法により作製される表面伝導型電 子放出業子の一例を示す図である。図1、2および3に おいて、1は基板、2、3は業子電極、4は導電性専 近くな電子放出部、6は絶縁膜、7は液滴、8は液滴 付与装置である。

 属等を分散、溶解した、溶液、有機金属溶液等がある。 【0028】まず始めに絶縁性基度」を有機溶剤等で充分洗浄し乾燥させた後、基板1に液滴付与装置8の4、5、6、7番ノズルを用いて業子電極2、3を形成する材料を含有した溶液の液滴7を順次付与し (図2

(a))、その後、300℃から600℃の温度で加熱 処理し溶媒を蒸発させて素子電極2、3を形成する(図 2(b))。

【0029】 次に来予電極の一方と接続された列方向配 線10 (図2(c))、 絶縁膜6(図2(d))、およ びもう一方の索予電機と接続する行方向配線11(図2 (e))、を順次形成する。さらに真空蒸着技術および フォトリングラフィー技術を用いて導電性薄膜4を形成 する。(図2(f))。

【0030】次に、電子放出部を毛形成するが(図2(g))、電子放出部51は導電性薄膜4の一部に形成された高抵抗の亀裂であり、通電フォーミング等により形成される。また、亀裂内には数人ないし数百人の粒径の導電性微粒子を有することもある。この導電性微粒子は等電性薄膜を構成する動質の少なくとも一部の元素を含んでいる。また、電子放出部5およびその近傍の導電性薄膜4は、炭素あるいは炭素化合物を有することもある。

【0031】通電フォーミングは素子電極2、3間に不図示の電源より通電を行い、導電性薄膜4を局所的に破 蝦、変形もくは変質せ込め、精液を変化させた部位を 形成させるものである。この局所的に構造変化させた部 位を電子放出部5と呼ぶ(図2(g))。通電フォーミングの電圧被形の例を図10に示す。電圧被形は、パル ス液形が好ましく、パルン波高値が一定の電圧パルスを 連続的に印加する場合(図10(a))とパルス波高値 を増加させながら、電圧・パルスを印加する場合(図10 (b))について説明する。

【0032】図10(a)におけるT1およびT2は電圧波形のパルス幅とパルス間隔であり、T1を1μ秒~10 m秒、T2を10 μ 秒~10 m秒、T2を10 μ 秒~10 m秒とし、三角波の玻璃値(通電フォーミング時のピーク理圧)は表面伝導型電子放出案子の形態に応じて適宜選択し、適当な真空度、例えば10°T0 T0 T0 T2 超度の真空雰囲気下で、数秒から数十分同態圧を印加する。なお、業子電極間に印加する数形は三角波に限定されるものではなく、矩形波など所望の波形を採用することができる。

[0033] 図10(b) における T1 およびT2は、 図10(a) と同様であり、三角波の破高値 (通電フォ ・ミング時のピーク電圧) は、例えば0.1 Vステップ 程度づつ増加させ、適当な真空雰囲気下で印加する。 [0034] なお、この場合の通電フォーミング処理は バルス間隔下2中に、導電性環膜4を局所的に破壊、変

パルス間隔T2中に、導電性薄膜4を局所的に破壊、変形しない程度の電圧、例えば0、1V程度の電圧で業子電流を測定して抵抗値を求め、その抵抗値が例えば1M

Ω以上の抵抗を示した時に通電フォーミングを終了する.

【0035】次に通電フォーミングを終了した来子に活性化工程と呼ぶ処理を施すことが留ましい。活性化工程とは、例えば、104~105 Torr程度の真空度で、通電フォーミングと同様、パルス設高値が一定の電圧パルスを繰り返し印加する処理のことであり、真空中に存在する有機物質に起因する炭素あるいは炭素化合物を消電性薄膜上に堆積させ、素子電流1 f および放出電流1 e を著しく変化させる処理である。活性化工程は来子電流1 f および放出電流1 e を測定しながら、例えば 放出電流1 e が飽和した時点で終了する。また印加する電性パンスは動作駆動性に「決定なた電子放出電子を動作させるときの電圧)で行うことが好ましい。

【0036】なお、ここで、炭素あるいは炭素化合物とはグラファイト(単、多結晶双力を指す)、非晶質カーボン(非晶質カーボンと多結品グラファイトの混合物を指す)であり、その膜厚は500Å以下が好ましく、より好ましくは300Å以下である。

【0037】こうして作成した電子放出業子をフォーミ 20 ング工程および活性化処理工程における真空度よりも高い真空度の雰囲気下で、80℃~150℃の加熱後動作駆動させることが望ましい。フォーミング 工程および活性化処理工程における真空度よりも高い真空度とは、例えば約10㎡ マゥァ以上の真空度であり、より好ましくは超高真空系であり、新たに炭素あるいは炭素化合物が轉電性頑膜上にほとんど堆積しない真空度である。こうすることによって素子電流1f、放出電流1eを安定化させることが可能になる。 50

【0038】次に本発明の画像形成装置の製造方法につ いて述べる。画像形成装置に用いられる電子源基板は複 数の表面伝導型電子放出素子を基板上に配列することに より形成される。表面伝導型電子放出素子の配列の方式 には表面伝導型電子放出素子を並列に配置し、 個々の素 子の両端を配線で接続するはしご型配置 (以下はしご型 配置電子源基板と呼ぶ)や、表面伝導型電子放出素子の 一対の素子電極にそれぞれX方向配線、Y方向配線を接 続した単純マトリクス配置 (以下マトリクス型配置電子 源基板と呼ぶ)が挙げられる。なお、はしご型配置電子 40 源基板を有する画像形成装置には電子放出素子からの電 子の飛翔を制御する電極である制御電極(グリッド電 極)を必要とする。図8は、図7の表面伝導型電子放出 素子を用いたマトリクス型配置電子源基板の一例を示す 平面図およびそのC-C'断面図である。11がX方向 配線、10がY方向配線である。

【0039】以下、本発明の電子源の構成について、図 11を用いて説明する。図11において、71は電子源 基板、72はX方向配線、73はY方向配線である。7 4は表面伝導型電子放出索子、75は結線である。電子 50 級基板 7 1 として用いる基板は前述したガラス基板等であり、用途に応じて形状が適宜設定される。m本のX方向配線 7 2は、D x 1、D x 2、…D x mからなり、Y 方向配線 7 3は、D y 1、D y 2、…D y n on 本の配線よりなる。これらの配線は、真空蒸着法、印刷法、スパック注等を用いて形成された導型性金属等で構成することができ、また、多数の表面伝導型電子放出素子にほぼ均等な電圧が供給されるように配線の材料、膜厚、配線幅が適宜設計される。これらm本のX方向配線 7 2 と n 本のY方向配線 7 3 との間は不図示の層間絶縁層により電気的に分離されてマトリクス配線を構成する (m、n は共に正の整数)。

【0040】不図示の層間絶経層は、真空蒸着法、印刷 法、スパッタ法等を用いて形成されたSiO2等で構成 される。例えば、X方向起線72を形成した基板710 全面或は一部に所望の形状で形成され、特にX方向配線 72とY方向配線73の交発部の電位発に耐え得るよう に販厚、材料、製法等が販をされる。X方向配線72と Y方向配線73は、それぞれ外部端子として引き出される。さらに表面伝導型放出菓子74がm本のX方向配線 72およびホムのY方向配線72とがm本のX方向配線 気的に接続されている。表面伝導型電子放出素子74は 基板あるいは不図示の層間絶線樹上のどちらに形成して もよい。

10041]また、詳しくは後述するが、X方向配線7 2には、X方向に配列する表面伝導型放出票子74の行を入力信号に応じて走査するための不図示の走査信号即加手段と電気的に接続されている。一方、Y方向配線73にはY方向に配列する表面伝導型放出票子74の各列を入力信号に応じて変調するための変調信号を印加するための不図示の変調信号発生手段と電気的に接続されている。さらに各表面伝導型電子放出票子に印加される駆動電圧は、当該票子に印加される走査信号と変調信号の差電圧として供給されるものである。上記構成において、単純なマトリクス配線だけで個別の票子を選択して独立に駆動することが可能になる。

【0042】次に以上のようにして作成した単純マトリクス配置の電子源を用いた画像形成装置について、図13及び図14を用いて説明する。図12は画像形成装置の表示パネルの基本構成図であり、図13は、図12の画像形成装置に使用される蛍光膜の模式図である。図14はNTSC法のテレビ信号に応じて表示を行うための駆動回路のブロック図を示し、、その駆動回路を含む画像形成装置を表わす。図12において81は表面伝導型電子放出業子を複数配した電子源基板、91は電子源基板81を固定したリアブレート、96はガラス板93の内面に蛍光膜94とメタルバック95等が形成されたフェースブレートである。92は支持枠であり、これに対してリアブレート・91およびフェースブレートであるは10世紀では宝素であり、96をフリットガラス等を塗布し、大気中あるいは窒素

中で400~500度で10分以上焼成することで封着 して外囲器98を構成する。5は図1における電子放出 部に相当する。82、83は、表面伝導型電子放出案子 の一対の業子電極と接続されたX方向配線及びY方向配 線である。

【0043】外囲器98は、上述の如くフェースプレート96、支持枠92、リアプレート91で構成される。リアプレート91は主席で高級板81自体で十分な強度を持つ場合は別体のリアプレート91は不要であり、電子源基板81には変す枠92を封し、フェースプレート96、支持枠92および電子源基板81にて外囲器98を構成しても良い。またさらには、フェースプレート96、リアプレート91間に、スペーサーとよばれる耐大気圧支持解材を設置することで大気圧に対して十分な強度をもの外囲器98を構成することもでき

【0044】図13中、102は蛍光体である。蛍光膜 94 (図12) はモノクロームの場合は蛍光体102の みから構成することができる。カラーの蛍光膜の場合は 20 蛍光体の配列によってブラックストライプあるいはブラ ックマトリクスなどと呼ばれる黒色導電材101と蛍光 体102とで構成される。ブラックストライプ、ブラッ クマトリクスを設ける目的は、カラー表示の場合、必要 となる三原色蛍光体の各蛍光体102間の塗り分け部を 黒くすることで混色等を目立たなくすることと、蛍光膜 94における外光反射によるコントラストの低下を抑制 することである。ブラックストライプの材料としては、 通常良く用いられている黒鉛を主成分とする材料だけで なく、光の透過及び反射が少ない材料であればこれに限 ao るものではない。ガラス基板に蛍光体を塗布する方法は モノクローム、カラーによらず沈澱法、印刷法等が用い られる。

【0045】また蛍光膜94(図12)の内面側には涌 常メタルバック95が設けられる。メタルバックを設け る目的は蛍光体の発光のうち内面側への光をフェースプ レート96側へ鏡面反射させることにより輝度を向上さ せること、電子ビーム加速電圧を印加するための電極と して作用させること、外囲器内で発生した負イオンの衝 突によるダメージから蛍光体を保護すること等である。 メタルバックは、蛍光膜作製後、蛍光膜の内面側表面の 平滑化処理(通常、「フィルミング」と呼ばれる。)を 行い、その後AIを真空蒸着等を用いて堆積させること で作製できる。フェースプレート96には、更に蛍光膜 94の導電性を高めるため蛍光膜94の外面側に透明雷 極(不図示)を設けてもよい。前述の封着を行う際 カ ラーの場合は各色蛍光体と表面伝導型電子放出素子とを 対応させなくてはならず十分な位置合わせを行う必要が ある。

【0046】外囲器98は不図示の排気管を通じ、10 50

「Torr程度の真空度にされ、封止が行われる。また 外囲器98の封止後の真空度を維持するためにゲッター 地ででする場合もある。これは、外囲器98の封止を行 う直前あるいは封止後に抵抗加熱あるいは高周波加熱等 を用いた加熱法により、外囲器98内の所定の位置(不 図示)に配置されたゲッターを加熱し、蒸着膜を形成す る処理である。ゲッターは通常Ba等が主成分であり、 該蒸着膜の吸着作用により、たとえば1×10⁻³ないし 1×10⁻⁷Torrの真空度を維持するものである。な お、表面伝導型電子放出来子のフォーミング以降の工程 は適宜設定される。

12

【0047】次に、単純マトリクスを配型基板を有する電子研を用いて構成した両像形成装置に、NTSC法のテレビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆動 回路の機略構成を図14のプロック図を用いて説明する。図14において、111は両機表示パネル、112は主金回路、113は制御回路、114はシフトレジスクである。115はラインメモリ、116は同期信号分離回路、1117は変調信号発生器、VxおよびVaは直流管圧縮である。

【0048】以下、各部の機能を説明する。まず表示パネル111は、端子Dox1ないしDoxmおよび端子Doy1ないしDoxmおよび端子Doy1ないしDoxmおよび端子の可能の電気回路と接続している。このうち端子Dox1ないしDoxmには表示パネル111内に設けられている電子源、すなわち、加行加列の行列状にマトリクス配線の古れた表面伝導型電子放出来干部を一行(n案子)ずつ順次駆動してゆくための走査信号が印加される。一方、端子Doy1ないしDoynには前記走査信号により選択された一行の表面伝導型電子放出来子の各案子の出方電子に一点を制御するための変調信号が印加される。高圧端子Hvには、直流電圧源Vaより、例えば10K

[V] の直流電圧が供給されるが、これは表面伝導型電 子放出業子から放出される電子ビームに蛍光体を励起す るのに十分なエネルギーを付与するための加速電圧であ る。

□ 0 4 9 】 次に走査回路 1 1 2 について説明する。同 回路は、内部にm個のスイッチング素子(図中、S 1 ないしSmで模式的に示している)を備えたものである。 各スイッチング素子は、直流電圧源 V x の出力電圧もしくは0 [V] (グランドレベル) のいずれか一方を選択し、それを表示パネル1 1 1 の端子D o x 1 ないしD o x mと電気的に接続するものである。 S 1 ないしSmの各スイッチング素子は制御回路 1 1 3 が出力する制御信号下 s c a nに基づいて動作するものであり、実際には例えばFETのようなスイッチング素子を組み合わせることにより構成することが可能である。 なお、直流電圧 灰 V x は、前記表面伝導型電子放出素子の特性(電子放出しきい値電圧)に基づき走査されていない業子に印かこれる駆動電圧が電子放出しきい値電圧)に基づきたするよう な一定電圧を出力するよう設定されている。

【0050】制御回路113は、外部より入力する画像 信号に基づいて適切な表示が行われるように各部の動作 を整合させる働きをもつものである。次に説明する同期 信号分離回路116より送られる同期信号Tsyncに 基づいて各部に対してTscan. TsftおよびTm r v の各制御信号を発生する。

【0051】同期信号分離回路116は外部から入力さ れるNTSC法のテレビ信号から同期信号成分と輝度信 号成分とを分離するための回路であり、 周波数分離 (フ ィルター)回路を用いれば構成できるものである。同期 信号分離回路116により分離された同期信号は良く知 られるように垂直同期信号と水平同期信号よりなるが、 ここでは説明の便宜上Tsvnc信号として図示した。 一方、前記テレビ信号から分離された画像の輝度信号成 分を便宜上DATA信号と表わすが同信号はシフトレジ スタ114に入力される。

【0052】シフトレジスタ114は、時系列的にシリ アルに入力される前記DATA信号を画像の1ライン毎 にシリアル/パラレル変換するためのもので、制御回路 20 113より送られる制御信号Tsftに基づいて動作す る(すなわち、制御信号Tsftは、シフトレジスタ1 14のシフトクロックであるということもできる。)。 シリアル/パラレル変換された画像1ライン分(表面伝 導型電子放出素子のn素子分の駆動データに相当する) のデータは、IdlないしIdnのn個の並列信号とし て前記シフトレジスタ114より出力される。

【0053】ラインメモリ115は画像1ライン分のデ ータを必要時間の間だけ記憶するための記憶装置であ り、制御回路113より送られる制御信号Tmrvに従 30 って適宜 I d 1 ないし I d n の内容を記憶する。記憶さ れた内容は I d 1 ないし I d n として出力され変調信号 発生器117に入力される。

【0054】変調信号発生器117は、前記画像データ Id1ないしIdnの各々に応じて表面伝導型電子放出 素子の各々を適切に駆動変調するための信号源であり、 その出力信号は端子Doy1ないしDoynを通じて表 示パネル111内の表面伝導型電子放出案子に印加され る。

【0055】本発明に関わる表面伝導型電子放出素子は 40 放出電流Іеに対して以下の基本特性を有している。す なわち電子放出には明確なしきい値電圧Vthがあり、 Vth以上の電圧を印加された時のみ電子放出が生じ る。また電子放出しきい値以上の電圧に対しては素子へ の印加電圧の変化に応じて放出電流も変化してゆく。な お、電子放出素子の材料や構成、製造方法を変えること により電子放出しきい値V thの値や印加電圧に対する 放出電流の変化の度合が変わる場合もあるが、いずれに しても以下のようなことがいえる。

印加する場合、例えば電子放出関値以下の電圧を印加し ても電子放出は生じないが、電子放出閾値以上の電圧を 印加する場合には電子ビームが出力される。その際、第 一にはパルスの波高値 Vmを変化させることにより出力 電子ビームの強度を制御することが可能である。第二に は、パルスの幅Pwを変化させることにより出力される 電子ビームの電荷の総量を制御することが可能である。 したがって、入力信号に応じて、表面伝導型電子放出表 子を変調する方式としては、電圧変調方式およびパルス 幅変調方式等があげられ、電圧変調方式を実施するには 変調信号発生器117として、一定長さの電圧パルスを 発生し、入力されるデータに応じて適宜パルスの波高値 を変調するような電圧変調方式の回路を用いる。

【0057】またパルス幅変調方式を実施するには、変 調信号発生器117として、一定の波高値の電圧パルス を発生し、入力されるデータに応じて適宜電圧パルスの 幅を変調するようなパルス幅変調方式の回路を用いるも のである。

【0058】以上に説明した一連の動作により本発明の 画像表示装置は表示パネル111を用いてテレビジョン の表示を行うことができる。なお、上記説明中特に記載 しなかったがシフトレジスタ114やラインメモリ11 5はデジタル信号式のものでもアナログ信号式のもので も差し支えなく、要は画像信号のシリアルノパラレル変 換や記憶が所定の速度で行われれば良い。

【0059】デジタル信号式を用いる場合には同期信号 分離回路116の出力信号DATAをデジタル信号化す る必要があるが、これは回路116の出力部にA/D変 換器を備えれば可能である。また、これと関連してライ ンメモリ115の出力信号がデジタル信号かアナログ信 号かにより、変調信号発生器117に用いられる回路が 若干異なったものとなる。

【0060】まず、デジタル信号の場合について述べ る。電圧変調方式において変調信号発生器117には. 例えばよく知られるD/A変換回路を用い、必要に応じ て増幅回路などを付け加えればよい。またパルス幅変調 方式の場合、変調信号発生器117は、例えば高速の発 振器および発振器の出力する波数を計数する計数器(カ ウンタ)および計数器の出力値と前記メモリの出力値を 比較する比較器(コンパレータ)を組み合せた回路を用 いることにより構成できる。必要に応じて比較器の出力 するパルス幅変調された変調信号を表面伝導型電子放出 素子の駆動電圧にまで電圧増幅するための増幅器を付け 加えてもよい。

【0061】次にアナログ信号の場合について述べる。 電圧変調方式においては変調信号発生器117には、例 えばよく知られるオペアンプなどを用いた増幅回路を用 いればよく、必要に応じてレベルシフト回路などを付け 加えてもよい。またパルス幅変調方式の場合には、例え 【0056】このことから、本素子にパルス状の電圧を so ばよく知られる電圧制御型発振回路 (VCO) を用いれ

[0063]以上述べた構成は、表示等に用いられる好 適な面像形成装置を作製する上で必要な概略構成であ り、例えば各部材の材料等、詳細な部分は上述内容に限 られるものではなく、画像形成装置の用途に適するよう 適宜選択する。また、入力信号例として、NTSC方式 をあげたが、これに限るものでなく、PAL、SECA M方式などの諸方式でもよく、これよりも、多数の走在 線からなるTV信号 (例えば、MUSE法をはじめとす る高品位TV) 方式でもより、

表示することができる。

【0064】次に、はしご型配置の電子源および画像形 20 成装置について図15および図16を用いて説明する。 図15は、はしご型配置の電子源の一例を示す模式図で ある。図15において、101は電子源基板、102は 表面伝導型電子放出素子、103(Dx1~Dx10) は、表面伝導型電子放出素子102に接続する共通配線 である。表面伝導型電子放出素子102は、基板101 上に、X方向に並列に複数個配されている(これを素子 行と呼ぶ)。この素子行を複数個配置したものが、はし ご型電子源基板である。各素子行の共通配線間に適宜駆 動電圧を印加することで、各案子行を独立に駆動させる 30 ことができる。すなわち、電子ビームを放出させる素子 行には、電子放出しきい値以上の電圧を、電子ピームを 放出させない妻子行には、電子放出しきい値以下の電圧 を印加すればよい。また、各素子行間の共通配線 Dx2 ~Dx9を、Dx2とDx3、Dx4とDx5のように 互いに隣接する配線同士を一本に接続して、同一配線と するようにしても良い。

【0065】図16は、はして型配置の電子板を備えた 画像形成装置の構造を示す図である。136はグリッド 電極、132は電子が通過するための孔、133 (Do 40 x1、Dox2…Doxm) は容器外端子である。13 4 (G1、G2、…Gn) は、グリッド電極136と接 続された容器外端子、135は前途のように各業子行間 の共通配線を同一配線とした電子番基板である。図16 においては、図12、図13と同一の符号は同一の部材 を示す。前途の単純マトリ2ス配置の画像形成装置(図 12)との違いは、電子源基板91とフェースプレート 96の間にグリッド電極136を備えているか否かであ る。

【0066】グリッド電極136は、表面伝導型放出素 50

子から放出された電子ビームを変調するためのものであり、はしご型配置の票子行と直交して設けられたストライプ状の電板に電子ビームを過過させるため、各票子に対応して1個ずつ円形の開口132が設けられている。 グリッドの形状や設置位置は図16に示したものに限定されるものではない。例えば、開口としてメッシュ状に多数の通過口を設けることもできる。

【0067】容器外端子133およびグリッド容器外端 子133は、不図示の制勢回路と電気的に接続されてい 5。本例の画像形成装置では、架子行を1列すの順次駆 動(走査)していくのと同期してグリッド電極列に画像 1ライン分の変調信号を同時に印加する。これにより、 各電子ビームの電光体への照射を制御し、画像を1ライ ンずつ表示することができる。

[0068]

【実施例】】次の①→④の手順で、マトリクス状の配線 および繋予電極を前述したような方法で基板上に形成 し、そしてその基板を用いて多数の表面伝導型電子放出 業子を有する電子源基板を作製した。図1は本実施例に よって作製した業子電極の製造方法の平面図ならびにそ のAーA、断面図およびBーB、断面図、図2は図1の 条子電極を用いた電子源基板の製造方法を示す図であ る。図3(a)は本実施例によって作製した電子源基板 の平面図、図3(b)は図3(a)のAーA、断面図である。

【0069】① 絶縁基板1として石英基板を用い、こ れを有機溶剤等により充分に洗浄後、120℃で乾燥さ せた。該基板 1 上に有機白命含有溶液 (酢酸白命・モノ エタノールアミン錯体 0.4 w t %、イソプロピルアル コール20%、水80%) を、液滴付与装置8として圧 電素子を用いたインクジェット噴射装置を用いて、ま ず、そのノズル番号4、5、6、7のノズルから同時に 1滴ずつ付与し素子電極2となる液膜を形成し、続い て、この素子電極2から120μmずらした位置にノズ ル番号4、5、6、7のノズルから同時に1滴ずつ付与 し素子電極3となる液膜を形成した(図1)。これを1 mmピッチでX方向、Y方向に同様にして多数形成した 後、350℃で10分間の加熱処理を行って、Ptから なる、ギャップ間隔L1=20μm,電極の幅W1=3 10 µm、その厚さd=300Åである一対の素子電極 2、3を1mm間隔で形成した(図2(b))。液滴付 与装置8のノズル間ピッチD1は70μmで1ノズルか らの1つの液滴量は60ngに制御し、基板に着弾した 時のドット径D2は100μmだった。

【0070】② さらに該基板1上に真空成膜技術およ びフォトリングラフィ技術を用いてNiからなるX方向 配線10を形成した(図2(c))。このとき、配線の 幅を300 μ m、厚さを500Åとした。さらに真空成 膜技術とフォトリングラフィ技術およびエッチング技術 を用いて絶数膜6をX方向配線10L X 方向配線10L 17

に接続する楽子電幅2上に形成した(図2 (d))。 絶 練展6の厚さは5000Aとした。そして、真空成膜技 術およびフォトリングラフィ技術を用いてAuからな る、他方の楽子電極3と接続されるY方向配線11を形 成した(図2 (e))。配線の幅は200μm、厚さは 5000Aとした。

【0071】③ 次に該基板1上に真空成膜技術およびフォトリングラフィ技術を用いて素子電極2、3にまたがるように膜厚100人の酸化パラジウム(PdO) 微粒子からなる微粒子膜を形成し導電性薄膜4とした(図2(f))。

【0072】④ さらに電極対2、3の間に電圧を印加し、郷電性薄膜4を通電処理(通電フォーミング)することにより、電子数出附5を形成した(図2(g))。【0073】こうして作製された電子頭基板を用いて、図12に示すようにフェースプレート96、支持枠92、リアプレート91とで外枠器98を形成し、封止を行って表示パネルを形成し、さらには図14に示すようなNTSC方式のテレビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆動回路を接続して画像形成装置を作製し20た。

【0074】本実施例の製造方法により以上の如く作製した電子放出業子はなんら問題のない良好な特性をしめしたばかりか、液滴を付与し、素子電極2、3を形成することにより業子電極2、3のパターン形成を省略できた。また、全ての素子電極2、3において、液滴付与の際、個々のノズルから同時に液滴付与を行ったので、素子電極2、3内の腰厚は均一に形成できた。そのため、フォーミング処理の際、導電性持膜に均一に電流が流れ、電製が一様に形成された。また電子放出素子にも均っに電流が流れ、素子特性のばらつきが少なく、良好な画像形成装置を得ることができ。

[0075]

【実施例2】 実施例1と同様の方法で、ギャップ間隔L $=20\mu$ m、電極の幅W1= 310μ m、厚さd=50Aである素子程極2、3であって、業子間ピッチが 500μ mの表面伝導型電子放出来子がはしご状に形成され、配線された電子源基板(図15)を形成した。次にこれを用いてフェースプレート96、支持枠92、リプレート91とで外枠器98を形成し、封止を行って 40 表示パネルを形成した。さらにこれを用いて図14に示すようなNTSC方式のテレビ的ド基づきテレビジョン表示を行うための駆動回路を有する画像形成装置を作製した。その結果、実施例1と同様の良好な画像形成装置を得ることができた。

[0076]

【実施例3】本実施例を図4 (a) と図5を用いて説明 する。実施例1と同様に液滴付与装置8として圧電栗子 を用いたインクジェント噴射装置を用い、その4、5、 6、7番ノズルから同時に液滴を460μmピッチで付50 与した(図5(a))。次に最初の位置からX方向に1 15 m ずらして、同様に4.5.6.7番ノズルから 液滴を付与した(図5(b))。さらに、上記付与した それぞれのパターントに、 Y方向にノズルピッチの半ピ ッチ分にあたる35μmずらして4.5.6番ノズルか ら液滴を同時に付与した(図5(c)、(d))。他の 点については実施例1と同様にして表面伝導型電子放出 ※子を作製して電子源基板を得た。得られた電子源基板 を用いて、実施例1と同様の方法でフェースプレート9 6、支持枠92、リアプレート91とで外枠器98を形 成し、封止を行って表示パネルとし、さらには図1.4に 示すようなNTSC方式のテレビ信号に基づきテレビジ ョン表示を行うための駆動回路を接続して画像形成装置 を作製した。その結果、図4 (a) に示すように、実施 例1のドットとドットの間にざらに1ドットずつ付与し ていることから、妻子雷極2.3の膝原分布が宝飾例1 より平坦であるため、同様の良好な画像形成装置を得る ことができた。

【0077】 【実施例4】本実施例は業子電極が図4(b)で示すような形状であること以外は実施例1と同様にして表面伝導型電子放出素子を作製して電子源基板を得た。得られた電子源基板を用いて、実施例1と同様の方法でフェースプレート96、支持や92、リアプレート91とで外枠器98を形成し、計止を行って表示パネルとし、さらには図14に示すようなNTSC方式のテレビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆動回路を接続して画像形成装置を作製した。その結果、実施例1と同様の身好な順後形成装置を得ることができた。

【0078】 すなわち、本発明の製造方法によれば所望 のノズルを用いて所望の被离数を所望のビッチで付与す ることにより、所望の膜厚およびギャップ幅の一対の素 子電極が得られることがわかった。

[0079]

【実施例5】本実施例を図4 (c) と図6を用いて説明する。被滴付与装置8として熱的エネルギーの付与により気泡を発生させ液滴を吐出させる方式のインクジェット噴射装置を2台用い、その5、6、7、8 ・ 9、1 0、11番ノズルと5、6、7、8番ノズルを用いてギャップ幅20μmで長さがそれぞれ270μmと165μmのパターンを460μmピッチで付与した(図6(a))。この時、ノズルのピッチは35μmで、付与した液滴の1ドットの径は60μmピッチ・20μmで 付りした液滴の0ドットの径は60μmピッチ・20μmで 機は30 ngだった。次に10μmピッチと20μmピッチと

(c) の形状の長さ270μmで幅100μmの票子電 極と、長さ165μmで幅180μmの票子電極を形成 した(図6(b))。他の点においては実施例1と同様 にして表面伝導型電子放出票子を作製して電子源基板を 得た。得られた電子票基板を用いて、実施例1と同様の

ッチで順次、同様にノズルから液滴を付与し、図4

方法でフェースプレート96、支持枠92、リアプレー ト91とで外枠器98を形成し、封止を行って表示パネ ルとし、さらには図14に示すようなNTSC方式のテ レビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆動回 路を接続して画像形成装置を作製した。その結果、実施 例1と同様の良好な画像形成装置を得ることができた。 【0080】本実施例では、以上のような妻子電極を形 成するのに2つの液流付与装置を使い画像形成装置を作 製したことにより、スループットが向上した。すなわ ち、本発明の製造方法によれば所望の数のノズルを用い 10 て所望の液滴母および数を所望のピッチで付与すること により、所望のパターンの素子電極が得られることがわ かった。

[0081]

【実施例6】液滴付与装置8として熱的エネルギーの付 与により気泡を発生させ液滴を吐出させる方式のインク ジェット噴射装置を用いた以外は実施例1と同様にして 図7に示すような素子電極2、3を形成し、順次、配線 を形成して図8に示すようなマトリクス状に配線された 基板を作製した。次に、該基板上に有機パラジウム含有 20 溶液を上記液滴付与装置8の一つのノズルを用いて液滴 を付与した後、300℃で10分間の加熱処理を行っ て、酸化パラジウム (PdO) 微粒子からなる微粒子膜 を形成し導電性薄膜4を形成した。他は実施例1と同様 にして表面伝導型電子放出素子を作製して電子源基板を 得た。得られた電子源基板を用いて、実施例1と同様の 方法でフェースプレート96、支持枠92、リアプレー ト91とで外枠器98を形成し、封止を行って表示パネ ルとし、さらには図14に示すようなNTSC方式のテ レビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆動回 30 路を接続して面像形成装置を作製した。その結果、実施 例1と同様の良好な画像形成装置を得ることができた。

【0082】本実施例では、以上のような妻子電極およ び素子を形成するのにフォトリソグラフィ技術を使わな い製造方法で画像形成装置を作製したことにより、 菰醇 プロセスに比べコストが低く、また製造歩留まりが向上 した。

[0083]

【実施例7】本実施例では、マトリクス状に配線された 基板(図8)をスリーン印刷法で形成した以外は実施例 40 6と同様に表面伝導型電子放出素子を作製して電子源基 板を得た。得られた電子源基板を用いて、実施例1と同 様の方法でフェースプレート96、支持枠92、リアプ レート91とで外枠器98を形成し、封止を行って表示 パネルとし、さらには図14に示すようなNTSC方式 のテレビ信号に基づきテレビジョン表示を行うための駆 動回路を接続して画像形成装置を作製した。その結果、 実施例1と同様の良好な画像形成装置を得ることができ た。

線および索子を形成するのにフォトリソグラフィ技術を 使わない製造方法で画像形成装置を作製したことによ り、薄膜プロセスに比べコストが低く、また製造歩留ま りが大変向上した。

[0085]

【実施例8】本実施例の電子源基板は、素子電極形成用 の材料溶液として酢酸Niを水に 0. 4 w t %含有させ た溶液を用いた以外は実施例6と同様に作製した。得ら れた電子源基板を用いて、実施例1と同様の方法でフェ ースプレート96、支持枠92、リアプレート91とで 外枠器98を形成し、封止を行って表示パネルとし、さ らには図14に示すようなNTSC方式のテレビ信号に 基づきテレビジョン表示を行うための駆動回路を接続し て画像形成装置を作製した。その結果、材料溶液中の含 有成分の違いにもかかわらず、実施例6と同様の良好な

[0086]

画像形成装置を得ることができた。

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 形成する素子電極の膜厚を均一にすることができる。こ のため、素子電極間に形成される導電性薄膜をフォーミ ング処理する際、導電性薄膜に均一に電流が流れ、魚裂 が一様に形成される。また電子放出素子にも均一に電流 が流れ、その結果として複数個の素子を容易に均一に歩 留まりよく形成することができる。

【0087】また、インクジェット方式により液滴を付 与する場合は、数ng程度から数μg程度の範囲で制御 された数十ng程度以上の微小量の液滴を付与すること ができる。

【0088】さらに素子電極をフォトリソグラフィ技術 を用いないで形成するため、製造コストを低減できると いう効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係わる素子電極の製造方法を示す平 面図および断面図である。

【図2】 本発明に係わる表面伝導型電子放出素子の製 造方法を示す平面図および断面図である。

【図3】 本発明の製造方法により作製される表面伝導 型電子放出素子の一例を示す図である。

【図4】 本発明の製造方法により作製される素子電極 の3つの例を示す平面図である。

【図5】 本発明の一実施例に係わる素子電極の製造方 法を示す平面図および断面図である。

【図6】 本発明の他の実施例に係わる素子電極の製造 方法を示す平面図および断面図である。

【図7】 本発明の製造方法により作製される表面伝導 型電子放出素子の他の一例を示す図である。

【図8】 本発明のマトリクス型配置の電子源基板の一 例を示す平面図および断面図である。

【図9】 本発明の一実施例に係わる平面型表面伝導型 【0084】本実施例では、以上のような索子電極、配 50 電子放出秦子の基本的な構成を示す模式的平面図、およ び断面図である。

【図10】 本発明の表面伝導型電子放出素子の製造に際して採用できる通電フォーミング処理における電圧被形の一例を示す権式図である。

【図11】 本発明が適用できる単純マトリクス配置の 電子源を表わす模式図である。

【図12】 本発明が適用できる単純マトリクス配置の 電子源を用いた画像形成装置の概略構成図である。

【図13】 図12の装置に適用できる蛍光膜のパターン図である。

【図14】 本発明が適用できる画像形成装置にNTS C法のテレビ信号に応じて表示を行うための駆動回路の 一例を示すブロック図である。

【図15】 本発明が適用できる梯子型配置の電子源基 板を表わす模式図である。

【図16】 本発明が適用できる梯子型配置の電子源を 用いた画像形成装置の概略構成図である。

【図17】 従来の電子放出素子を示す模式的平面図である。

【図18】 従来の他の電子放出素子を示す模式的斜視 20 図である。

【符号の説明】

1: 基板、2,3: 業子電極、4: 導電性薄膜、5:電子放出部、7: 被痛、8: 液滴 / 4: 表置、10,72,82: X方向配線 (列方向配線)、11,73,83: Y方向配線 (列方向配線)、71,81:電子頭基板、74: 表面伝導型電子放出素子、75: 結線、91: リアプレート、92: 支持枠、93: ガラス基板、94: 松光峡、95: メタルバック、96: フェースプレート、97: 高圧端子、98: 外囲器、101: 黒色部材、102: 蛍光体、111: 表示パネル、112: 走室回路、113: 制御回路、114: シフトレジスタ、115: ラインメモリ、116: 同則信号分離回路、17: 変調信号是生器、V×、Va: 直流電圧源、101,135: 電子頭基板、102,131:電子放出業子をチ、103 (Dx1~Dx10): 前部配除子放出業子を

22

配線するための共通配線、132:電子が通過するため 開孔、133: (Dox1, Dox2, …Doxm): 容器外端子、134 (G1, G2, …, Gn): ダリッ ド電極136と接続された容器外端子、136:グリッ

ド電極130と接続された容器外端す、 ド電極。

